

與世界半導體領袖共聚新竹、展現技術力及國際連結的最佳舞台

聚焦全球半導體最夯議題，從元件、電路、系統、AI及封裝全面串連，打造國際頂尖技術交流平台



Youn-Long Lin

名譽教授
國立清華大學



Minoru Fujishima

Professor
Hiroshima University



Ingrid Verbauwhede

Professor
KU Leuven



Bendik Kleveland

Fellow
Cerebras Systems Inc.



Shu-Jen Han

CTO
SEEQC, Inc.



Alessandro Calderoni

Director
Micron Technology, Inc.



Shih-Ann Chen

名譽院長
臺中榮民總醫院

產業主題 | 前瞻趨勢全線升級

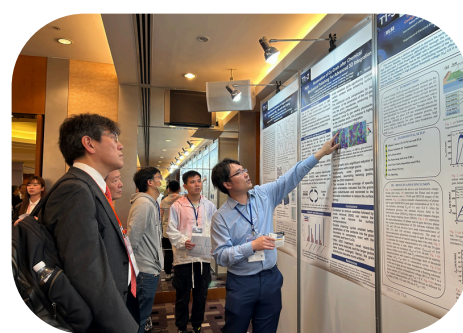
- AI與EDA及系統設計最新趨勢
- 6G / THz 與高頻通訊架構掌握
- 3D / 異質整合的先進封裝全面解析
- 創新NVM與奈米級記憶體，突破材料極限
- 實現量子 IC 與超導晶片新突破
- 融合半導體 與醫療，驅動智慧醫療

技術論壇 | 聚焦四大關鍵

- AI 晶片與電路設計，打造完整 AI 硬體版圖
- 先進製程與新材料，突破節點，驅動創新
- 高頻與系統整合跨域合作，開創新世代
- 可靠度與製程良率，迎戰FinFET與GAA

專業課程 | 完整技術學習線

- 矽光子、AI時代的電路設計、數位雙生等課程
- 從矽光子、AI硬體到半導體製造，打造跨域全方位教學



與全球半導體領袖並肩，成為我們2026的贊助合作夥伴

您將享有專屬品牌曝光及以下權益：

權益方案	贊助金額（新台幣）未稅		
	5萬元	10萬元	15萬元
大會形象牆展示贊助廠商企業標誌	●	●	●
大會網站超連結至贊助廠商網站	●	●	●
大會議程手冊印製贊助廠商企業標誌	●	●	●
會場放置贊助廠商簡介、人才招聘	●	●	●
廠商簡介影片於會場播放，並上架至電光所 Youtube專屬頻道（播放至2026.9.30）	●	●	●
會後花絮影片置入企業標誌	●	●	●
大會議程手冊刊登彩色半頁贊助廠商資訊		●	
大會議程手冊刊登彩色一頁贊助廠商資訊			●
免費名額	2名/原價50,400	6名/原價176,400	10名/原價252,000